® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 140396

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開. 昭和61年(1986)6月27日

B 23 K 26/18 26/14 7362-4E 7362-4E

発明の数 1 (全5頁) 未請求 審査請求

図発明の名称

レーザによる材料の加工方法

願 昭59-264776 ②特

願 昭59(1984)12月14日 四出

Ш 内 ⑫発 明 者

良 三

佐倉市六崎1440番地 藤倉軍線株式会社佐倉工場内 佐倉市六崎1440番地 藤倉電線株式会社佐倉工場内

真 治 東京都江東区木場1丁目5番1号

木 者 荒 明 四発 藤倉電線株式会社 ①出 頭 人

弁理士 佐藤 祐介 砂代 理

#### 細っ

1 . 発明の名称

レーザによる材料の加工方法

- 2 . 特許請求の範囲
- (1) 熱加工用のスペクトルおよびパワーを有す るレーザ光を集光して被加工物を加工する方法に おいて、被加工物と反応して低融点物質を形成す るような気体または液体もしくは粉体を、上記の 歩光部分に接触させることを特徴とするレーザに よる材料の加工方法。
- (2) 集光部分に接触させる気体または液体もし くは粉体として、フッ素、塩素、臭素などのハロ ゲンガスまたはこれらの元素を含有する物質を用 いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のレーザによる材料の加工方法・
- (3) 集光部分に接触させる気体をレーザ光の ピーム方向と同軸方向に吹き付けることを特徴と する特許請求の範囲第1項または第2項記載の レーザによる材料の加工方法。
- (4) 被加工物が高融点酸化物であることを特徴

とする特許請求の範囲第1項または第2項もしく は第3項記載のレーザによる材料の加工方法。

- 3 . 発明の詳細な説明 🕆
- (イ) 産業上の利用分野

この発明は、レーザによる材料の加工方法の改 良に関する。

#### (口) 従来技術

近年、材料加工技術の進歩とともに、Nd:Y AGレーザやCOェレーザなど放射光パワーが大 きく、集光の容易な加工用レーザが多くの分野で 使われるようになってきている。 たとえばYAG レーザでは連続出力1~10W、COェレーザで は数10W~数KWの連続発掘可能なものが一般 に入手可能になってきている。しかし、その使用 範囲、加工できる材料の種類、形状などには種々 の制限があり、昔及の妨げとなっている。

具体例として、発振出力の大きいものが比較的 容易に得られ且つ昔及度の高いCO,レーザにつ いて説明する。このCOェレーザは、切断、容 接、溶融、反応熱質などに用いられ、特に切断、

容接についてはよく普及している。一般には、第 1 図に示すように、レーザ発振器 1 から放射され るレーザビーム2をミラー3を用いてその方向を 変えたり、レンズ4を用いてピーム2を絞ったり 広げたりして被加工物 5 に適するピームスポット 径にした後、集光されたレーザピーム21を、可 勤鉉置台6に載せられた被加工物5に照射するよ うにしている。COェレーザの発援パワーは様々 であるが、ピーム2を細く絞ることにより容易に 数KW/c㎡以上のものが得られる。そして第1 図のようにピーム2と同軸の保護パイプ?を被 せ、このパイプ7の先端のノズル8からガスを噴 出させて、ガス流9を被加工物5に向けて吹き付 ける。このガス流9の役割は次の2つである。 ま ず第1に、前途のように、高密度の光パワーを照 射すると、彼加工物の表面温度は数100℃から 時には数1000℃に上昇するので、この高温部 分から被加工物が蒸発したり、反応物が形成され これが揮散したり、沸騰したりする。これらの物 質が万一レンズ4やミラー3等に付着すると、反

ス (N:等) でもよい。

ところで、COェレーザの応用範囲は有機物や 金属に限られず、近年はガラスやセラミック等の 高い融点を有する酸化物、窒化物の加工にも使用 されるようになってきている。このように被加工 物の範囲が広がると、レーザビーム照射による無 で蒸発した物質がすみやかに除去されないで、再 蒸着することが問題になる。たとえば、出力50 0WのCO:レーザビームをピーム直径約1mm に絞り、第4図に示すようにこのレーザビーム2 1 を直径40mmの石英ガラス棒12に照射して 穴あけ加工する場合を考える。 照射直後は阿図 A のように10mm程度の深さまでは穴があく。し かし、20mm程度の深さに到達する30秒以後 はほとんど穴の深さが進行せずる分経過しても同 図 C のように30秒後(同図B)と同じ程度であ る。その理由は、レーザビーム21の尖端部で蒸 発したSi〇 · がすぐその上の領域に再蒸着する ため、レーザビーム21が深く侵入するのが阻害 されるからである。このように蒸発した物質が再 射効率や透過効率が低下して照射パワーの低下、 ピームの変形などの支障が生じる。この障害を防 止するためにガスを流すことが有効である。 第2 に、 被加工部分の雰囲気を加工に適したものにす ることである。たとえば、布やプラスチックの板 を切断する場合には空気を吹き付けると燃焼量が 多くなり、切断代が大きくなる。そこで、たとえ ば第2図に示すようにアクリル板等のプラスチッ ク板10を矢印方向に移動させてレーザビーム2 1 で切断する場合、その切断代 d を小さくするた めガス渡りとして通常NェガスやAェガスなどを 使用する。逆に酸化させた方が良い場合には酸素 を吹き付ける。たとえば金属の切断では効果が高 い場合がある。すなわち、酸化させることにより レーザ光の吸収効率を高め、加工速度を早めるこ とができる。今ひとつの例は金属の容接である。 第3図のように金属棒11、11同士を溶接する 場合には、酸化しては困るので吹き付けるガス流 9 としては不活性ガスが適当となる。また、低融 点金属(たとえば錫、亜鉛等)の場合には中性ガ

悪者する現象は、SíO₂に限らず、他の酸化物
ガラスたとえばSíO₂、GeO₂,B₂O₃,
P₂O₃,CeO₂,TíO₂,PbO,N₂O
,K₂O,CaO,MgO,…等のいくつかを成
分とするガラスの場合でも阿禄に生じる。いくつ
かのSíO₂ガラス丸棒に対する実験の結果で
も、500∀~1K♥型のCO₂レーザの場合、
ピーム直径の変更やレーザパワーのパルス化は、高
融点物質の肉厚材料加工は非常に難しいことが判
明した。

たしかに、ビーム直径を大きくすれば蒸発した 物質を前述のガス茂9により取り除くことが可能 ではあるが、高融点材料ではレーザパワーの密度 が低下すると被加工物を十分に加熱できなくなる 問題が生じる。

さらに、同様の問題は穴あけ加工に留らず、切断の場合にも生じる。すなわち、肉厚の材料を加工しようとするとき、ある深さ以上には物質の蒸発、再蒸着が生じ、レーザビームの深い侵入を阻

書する。もちろん、このような問題は、高融点材料を加工する場合だけに限らず、比較的低融点の材料の場合でも加工する遅さが厚い場合には生じる。

そこで、この問題を解決するため、本発明者ら は被加工物に吹き付けるガス流の検討を行なっ た。まず考えられたのは、ノズルの形状やガスの 噴射量を工夫することにより、より深い位置した物質を外部に取り去ることである。し ながら、この方法では良好な結果が得られな、噴 とが判明した。すなわち、ガスをかなり強く とがも、たとえば直径3 血血のノズルから になり、ター以上のガスを噴出しても、被加工物 にあけられた穴の奥にはこのガスが入っていな いことが分った。

#### (ハ)目的

この発明は、レーザビーム照射熱によって蒸発 した物質が再蒸着する問題を解決するのに有効な 方法を確立することを目的とする。

#### (二) 発明の概要

いの危険性を考えると多大な注意を要するので、この 実施例 では S F 。 . C F 。 . C 』 F 。 . C 』 F 。 . C 』 F 。 . C 』 F 。 . C 』 F 。 . C 』 F 。 . C 』 E 。 . C 』 E 。 . C の例のうち前の4つのガスは常温では安定で避性もなくガス使用上の問題が少ない。たとえば、S F 。を用いると、

SiO: + SF. +

SiF・↑+F・↑+SO・↑ という形での反応が起り、その結果常程でガス状の物質を生成する。

この実施例では、具体的には、出力 5 0 0 W、 被 長 1 0 . 6 μ m の C O , レーザ光をピーム 直径 約 1 m m 弱に 絞り、 直径 4 m m の ノ ズルからレーザビームと同軸方向に 毎分 2 0 リッターの S F 。 ガスを 噴出した。 結果として、 直径 4 0 m m の 石 英 ガラス 丸 稼に対し その 直径 方向に、 直径 60 1 m の 贯 通穴を約 1 分で形成することができた。

別の実施例としてCF。ガスを上記と同一条件で用いたところ、

S i O 2 + C F 4 + S i F 4 1 + C O 2 1

#### (水) 実施例

この実施例では石英ガラス丸様を加工するものとする。この場合、原理的には上記のように、ファ素ガスをレーザビームと回軸方向にノズルから噴射させることが可能であるが、実際の取り扱

の反応が起り、上記のSF。ガスの場合と同様の 結果が得られた。

この方法は、他に、酸化物や窒化物を被加工物とする場合にも適用可能であり、たとえば、SiOzにGeOz、BzOz、PzOzなどをドープしたガラスや、BN(酸化ほう素)などの耐火性物質でも同様の結果が得られる。

さらに、この方法は、融点が1000で以上の 物質を被加工物とする場合に有効で、チタニウム、鉄などの高融点金属材料にも有効である。す なわち、たとえば、チタニウムを被加工物とする 場合、

 $Ti+4(F)\rightarrow TiF + f$ 

の反応が起きてTIF。という揮発性物質が生じるなど、レーザピーム照射による熱で解離したファ素や塩素が金属と反応して低融点物質を作るからである。

なお、上記のガスのほかに、フッ素、塩素、臭素などのハロゲンガスまたはこれらの元素を含有する物質を用いることができる。

また、上記ではノズルからガス流を噴出させたが、被加工物のレーザビーム集光部分に接触させるためにはこのようなガス流に限られることなく、たとえば、被加工物が置かれるチャンパ内にハロゲンガスを充満させておいてもよいし、あるいは、常温で液体の場合はこれを加工すべき材料の特定部分に予め塗っておいてもよく、常温で固体の場合はこれを粉体とした後同様に塗布することなどが考えられる。たとえばフッ案アンモニウムなどがその例である。

### (へ) 効果

この発明にかかるレーザによる材料の加工方法 を用いれば、高融点の材料、あるいは低融点でも 肉厚の厚い材料に対して容易に加工でき、レーザ 加工の応用範囲が広がる。

### 4 . 図面の簡単な説明

第1 図はレーザ加工装置の構成を示すブロック 図、第2 図はプラスチック板を切断する場合を示す概略斜視図、第3 図は金属棒同士を溶接する場合を示す概略斜視図、第4 図 A、B、Cは従来の 問題点を説明するための概略斜視図である。

I … レーザ発振器 2 … レーザビーム

21…集光されたレーザビーム

3…ミラー 4…レンズ

5 … 被加工物 6 … 可勤截置台

7…保護パイプ 8 …ノズル

g … ガス流 1 0 … プラスチック板

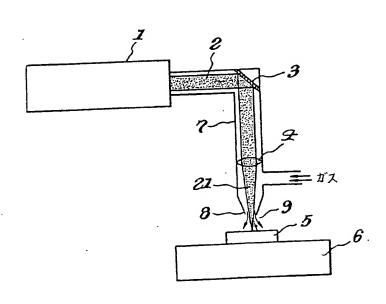
11…金属棒 12…石英ガラス棒

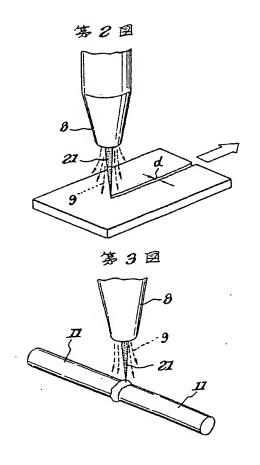
出願人 藤倉電線株式会社

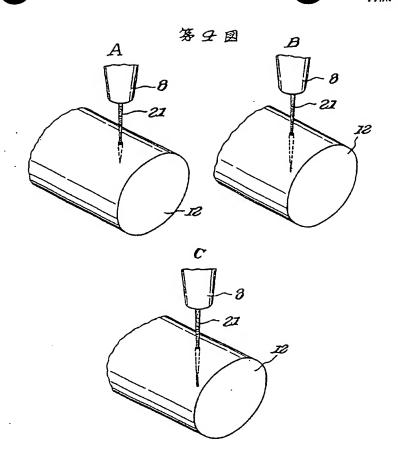
代理人 弁理士 佐藤祐介











# HIS PAGE BLANK (USPTO)

#### © EPODOC / EPO

PN - JP61140396 A 19860627

PD - 1986-06-27

PR - JP19840264776 19841214

OPD - 1984-12-14

TI - MACHINING METHOD OF MATERIAL BY LASER BEAM

IN - YAMAUCHI RYOZO;ARAKI SHINJI

PA - FUJIKURA LTD

EC - B23K26/14

IC - B23K26/18

O WPI / DERWENT

 TI - Machining work with laser beam - contacts powder liq. gas with beam converged spot on work NoAbstract Dwg0/4

PR - JP19840264776 19841214

PN - JP61140396 A 19860627 DW198632 003pp

PA - (FUJD ) FUJIKURA CABLE WORKS LTD

IC - B23K26/18

OPD - 1984-12-14

AN - 1986-208345 [32]

© PAJ / JPO

PN - JP61140396 A 19860627

PD - 1986-06-27

AP - JP19840264776 19841214

IN - YAMAUCHI RYOZO; others:01

PA - FUJIKURA LTD

TI - MACHINING METHOD OF MATERIAL BY LASER BEAM

- AB PURPOSE:To enlarge the application scope of laser machining by bringing into contact with the condencing part of a laser beam the gas, liquid or powder which forms a low melting point substance with reacting the body to be machined.
  - CONSTITUTION: The laser beam2 emitted from a laser oscillator1 is irradiated on the body 5 to be machined via a mirror3 and lens 4. In this case the gas of SF6, CF4, etc. is led into a protective pipe 7 and spouted in the co-axial direction with the laser beam2 as a gas stream 9 from a nozzle8. The gas stream 9 in this case is brought into contact with the condensed part of the laser beam2 on the body 5 to be machined and produces the gaseous substance of SiF 4, etc. at room temp. This produced substances prevents the

## HIS PAGE BLANK (USPTO)

redeposition of molten substances and the machining of the case of thicker thickness by the material of high melting point or the material of low melting point is enabled. Consequently the application range of the laser beam machining is enlarged.

- B23K26/18 ;B23K26/14

none none none

